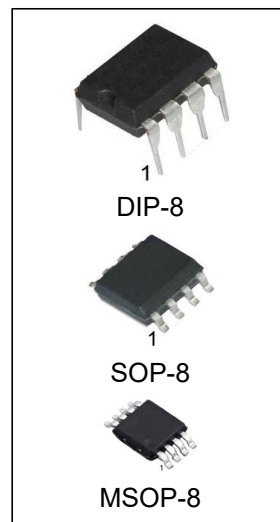


高灵活性电压比较器

产品说明

LM211/LM311能工作于5V~30V的单电源或±15V的双电源，和常用的比较器一样，LM211/LM311可成为一种真正的通用比较器。LM211/LM311输入可与系统隔离，而输出可以地为参考，也可以电源或VEE为参考，此灵活性可以驱动DTL、RTL、TTL或MOS电平逻辑。在输出电流50MA时，该输出可以把电压切换到50V，可用于驱动继电器、灯或螺线管。

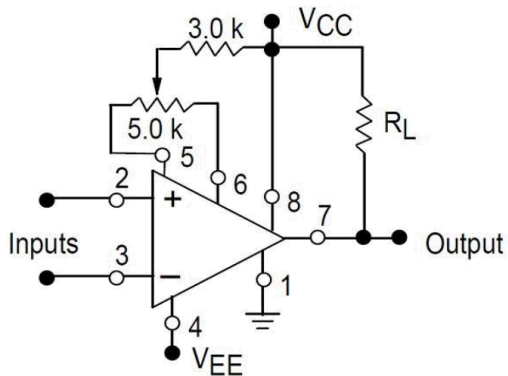


产品订购信息

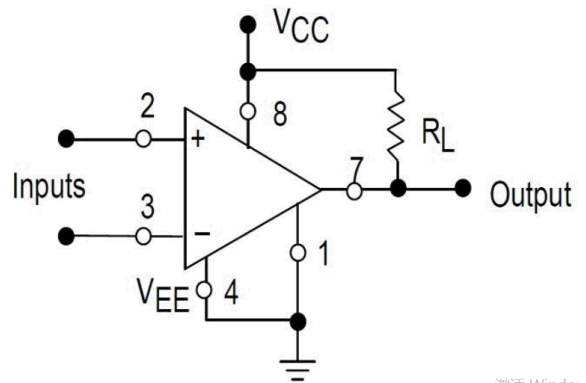
产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
LM211N	DIP-8	LM211	管装	2000 只/盒
LM211M/TR	SOP-8	LM211	编带	2500 只/盘
LM211MM/TR	MSOP-8	LM211	编带	3000 只/盘
LM311N	DIP-8	LM311	管装	2000 只/盒
LM311M/TR	SOP-8	LM311	编带	2500 只/盘
LM311MM/TR	MSOP-8	LM311	编带	3000 只/盘

典型比较器设计方案

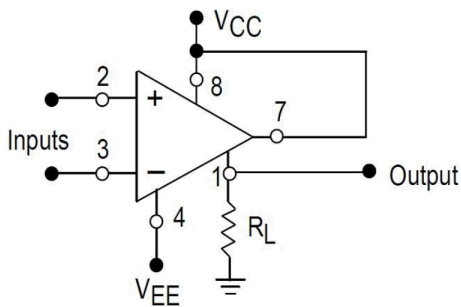
带失调平衡的分离电源



单电源

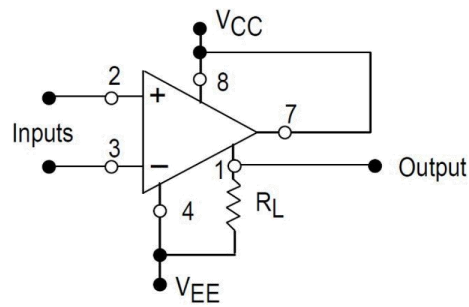


以地为参考的负载



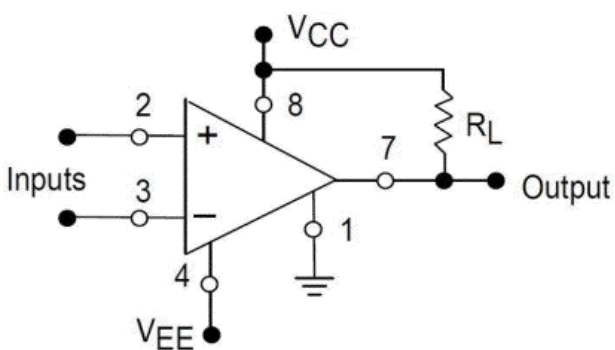
(当 GND 作为输出时, 输入极性反转)

以负电源为参考的负载

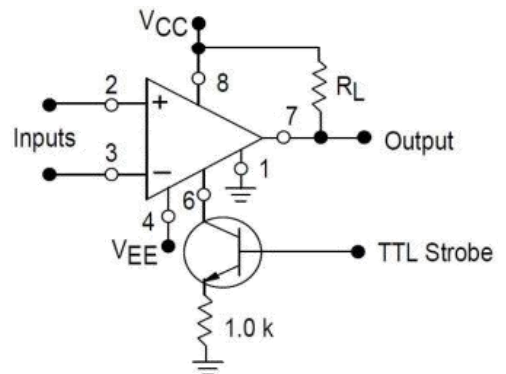


(当 GND 作为输出时, 输入极性反转)

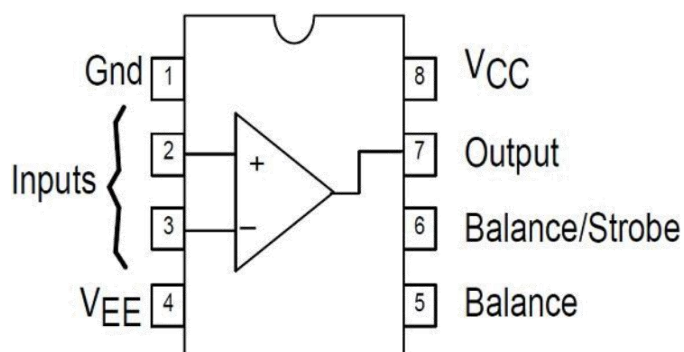
以正电源为参考的负载



选通能力



管脚排列图



DIP-8/SOP-8/MSOP-8

极限参数

(TA = +25°C, unless otherwise noted.)

Rat	Symbol	LM211	LM311	Unit
总电源电压	$V_{CC}+V_{EE}$	36	36	Vdc
输出至负电源电压	$V_O - V_{EE}$	50	40	Vdc
地至负电源	V_{EE}	30	30	Vdc
输入差动电压	V_{ID}	30	30	Vdc
输入电压(Note 2)	V_{in}	15	15	Vdc
选通 Strobe 脚电压	-	V_{CC} to $V_{CC}-5$	V_{CC} to $V_{CC}-5$	Vdc
功耗及热特性 塑封 DIP Ta 超过 25°C 下降	PD	625 5.0		mW mW/°C
工作环境温度	TA	-40 to +85	0 to +70°C	°C
工作结温	Tstg	-65 to +150	-65 to +150	°C
引脚温度 (焊接 10s)	T _{LEAD}	260		°C

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

电气特性

($V_{CC} = +15\text{ V}$, $V_{EE} = -15\text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted [Note 1].)

参数	Symbol	LM211			LM311			Unit
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
输入失调电压 (Note 3) $R_S \leq 50\text{ k}\Omega$, $T_A = +25^\circ\text{C}$ $R_S \leq 50\text{ k}\Omega$, $T_{low} \leq T_A \leq T_{high}^*$	VIO	-	0.7	3.0	-	2.0	7.5	mV
		-	-	4.0	-	-	10	
输入偏置电流 $T_A = +25^\circ\text{C}$ $T_{low} \leq T_A \leq T_{high}^*$	IIO	-	1.7	10	-	1.7	50	nA
		-	-	20	-	-	70	
输入偏置电流 $T_A = +25^\circ\text{C}$ $T_{low} \leq T_A \leq T_{high}^*$	IIB	-	45	100	-	45	250	nA
		-	-	150	-	-	300	
电压增益	AV	40	200	-	40	200	-	V/mV
响应时间 (Note 4)		-	200	-	-	200	-	ns
饱和压降 $V_{ID} \leq -5.0\text{ mV}$, $I_O = 50\text{ mA}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{ID} \leq -10\text{ mV}$, $I_O = 50\text{ mA}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$ $V_{CC} \geq 4.5\text{ V}$, $V_{EE} = 0$, $T_{low} \leq T_A \leq T_{high}^*$ $V_{ID} \leq 6.0\text{ mV}$, $I_{sink} \leq 8.0\text{ mA}$ $V_{ID} \leq 10\text{ mV}$, $I_{sink} \leq 8.0\text{ mA}$		-	0.75	1.5	-	-	-	V
		-	-	-	-	0.75	1.5	
		-	0.23	0.4	-	-	-	
		-	-	-	-	0.23	0.4	
		-	-	-	-	-	-	
选通导通电流 (Note 5)	IS	-	3.0	-	-	3.0	-	mA
输出漏电流 $V_{ID} \leq 5.0\text{ mV}$, $V_O = 35\text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_{strobe} = 3.0\text{ mA}$ $V_{ID} \leq 10\text{ mV}$, $V_O = 35\text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_{strobe} = 3.0\text{ mA}$ $V_{ID} \leq 5.0\text{ mV}$, $V_O = 35\text{ V}$, $T_{low} \leq T_A \leq T_{high}^*$		-	0.2	10	-	-	-	nA
		-	-	-	-	0.2	50	nA
		-	-0.1	0.5	-	-	-	uA
输入电压 ($T_{low} \leq T_A \leq T_{high}^*$)	V _{ICR}	-14.5	-14.7 to 13.8	+13.0	-14.5	-14.7 to 13.8	+13.0	V
正电源电流	ICC	-	+2.4	+6.0	-	+2.4	+7.5	mA
负电源电流	IEE	-	-1.3	-5.0	-	-1.3	-5.0	mA

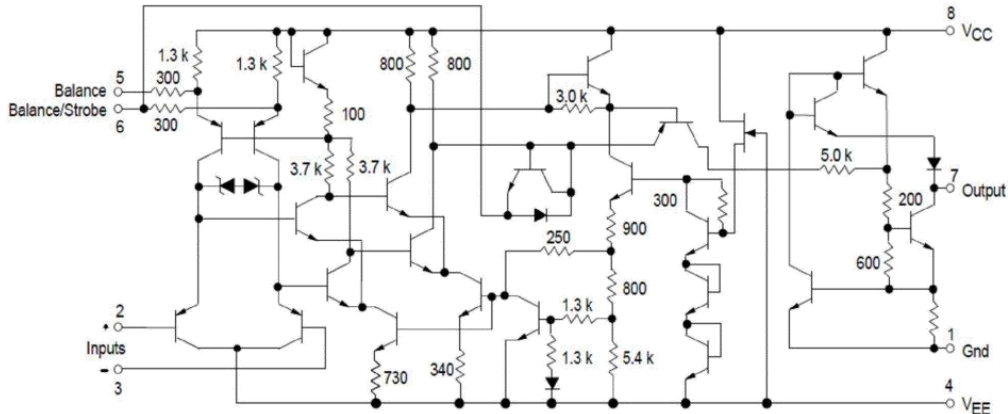
* $T_{low} = -40^\circ\text{C}$ 对应 LM211, $T_{low} = 0^\circ\text{C}$ 对应 LM311

* $T_{high} = 85^\circ\text{C}$ 对应 LM211, $T_{high} = 75^\circ\text{C}$ 对应 LM311

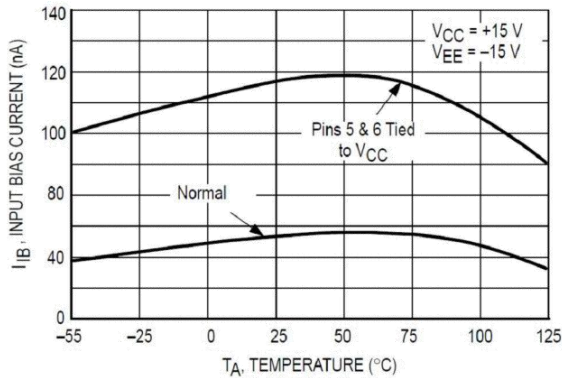
NOTES:

- 失调电压、失调电流、偏置电流的规格对应于电源电压单 5V 至 $\pm 15\text{V}$ 。
- 这一额定值针对 $\pm 15\text{V}$ 电源的情况。正输入电压限制高于负电源 30V, 负输入限制相当于负电源电压, 或低于 电源 30V, 或取两者中小的。
- 所给出的失调电压和失调电流时要求驱动在任一电源电压范围内, 有 1mA 负载的最大值, 这些参数就定义了误差范围, 从而把电压增益和输入阻抗最坏情况考虑在内。
- 规定响应时间是有 100mV 输入, 加上 5MV 的 overdrive 信号。
- 不要把选通 STROBE 脚直接接地, 他需由 3mA~5mA 的电流驱动。

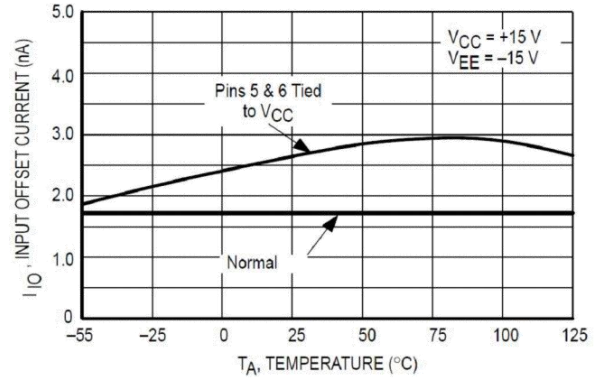
电路原理图



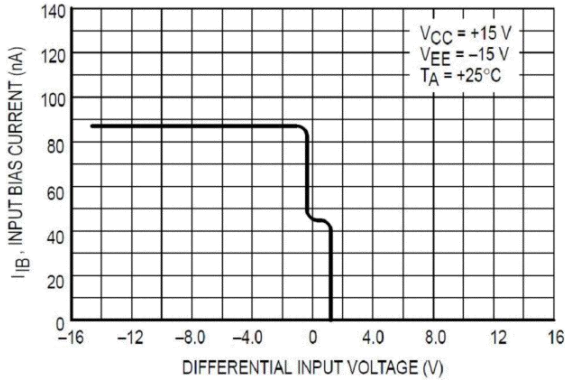
输入偏置电流与温度关系



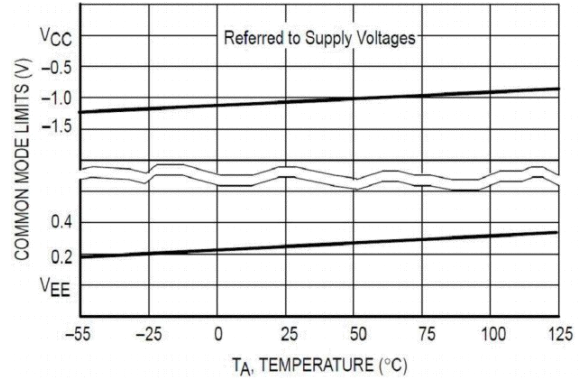
输入失调电流与温度关系



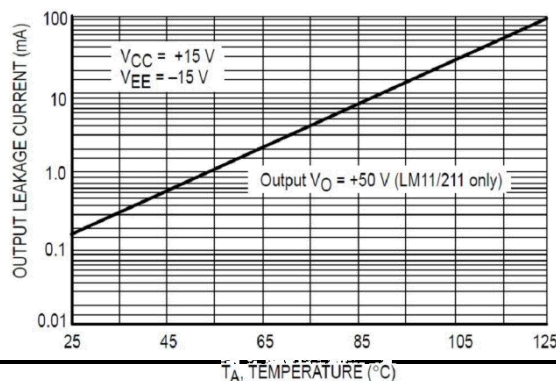
输入偏置电流与输入差动电压关系



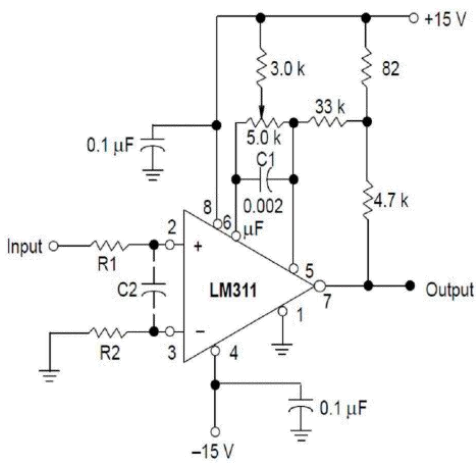
共模抑制与温度关系



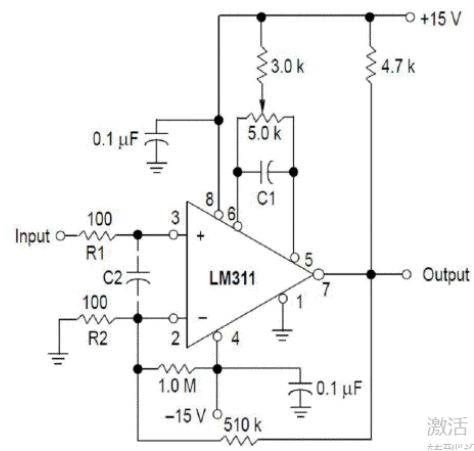
输出漏电流与温度关系



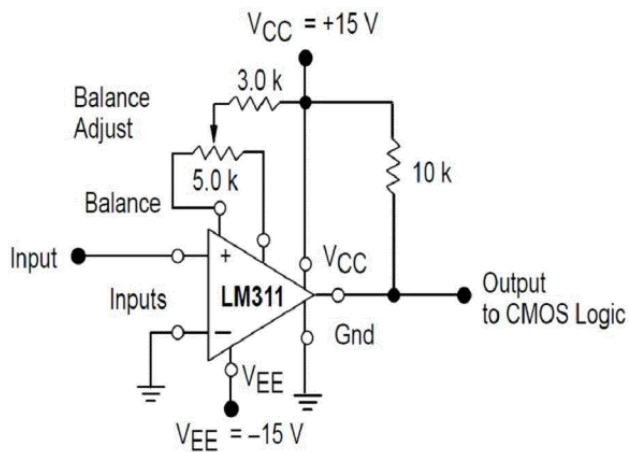
不采用输入正反馈加滞后的改进方法



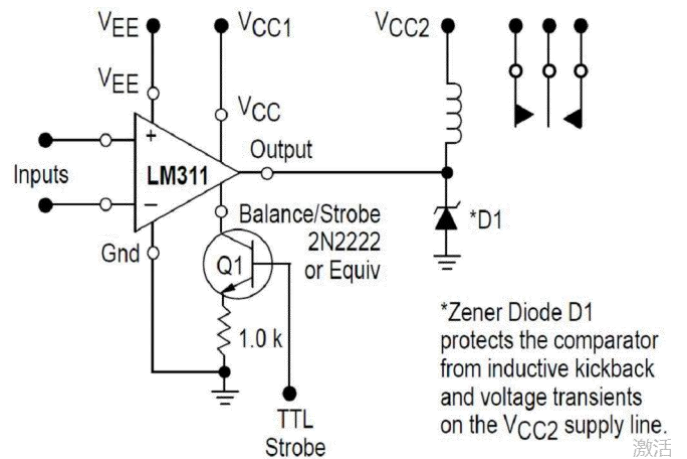
用于加滞后的技术



驱动 CMOS 逻辑的过零检测器

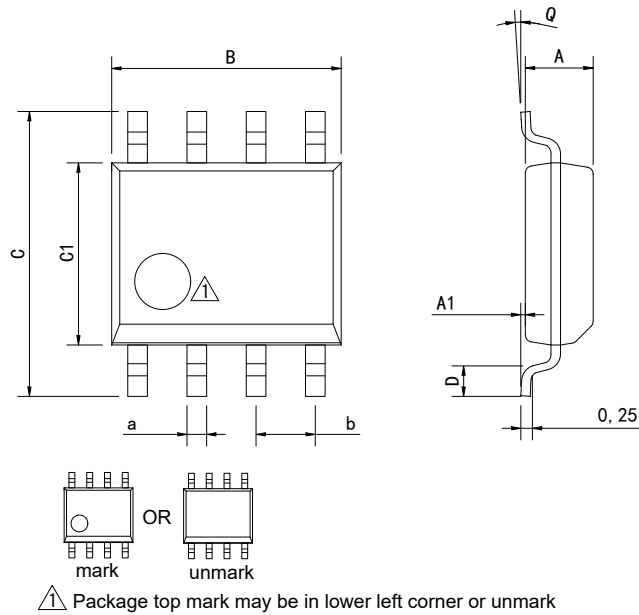


具有选通能力的继电器驱动器



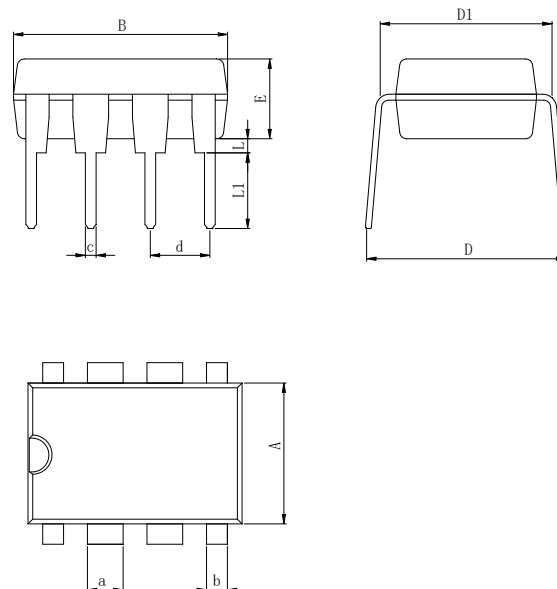
封装外型尺寸

SOP-8



Dimensions In Millimeters(SOP-8)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

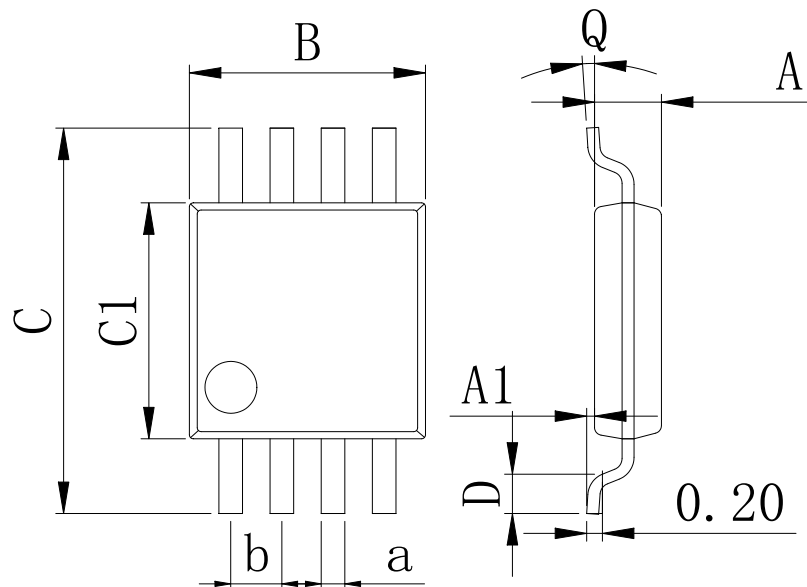
DIP-8



Dimensions In Millimeters(DIP-8)											
Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	b	c	d
Min:	6.10	9.00	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	9.50	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	

封装外型尺寸

MSOP-8



Dimensions In Millimeters(MSOP-8)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	0.80	0.05	2.90	4.75	2.90	0.35	0°	0.25	0.65 BSC
Max:	0.90	0.20	3.10	5.05	3.10	0.75	8°	0.35	

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2015-10	新修订	1-10
V1.1	2018-9	更新 DIP-8 尺寸、增加极限参数注释、更新 LM211 工作温度范围	3、7
V1.2	2024-1	更新引脚焊接温度	3
V1.3	2025-12	更新重要声明、更新 SOP-8 封装尺寸图	7

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备，任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于：手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置，以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果，使用方需自行评估及承担风险，因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任，若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔，使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。